

財團法人國家實驗研究院 函

機關地址：106台北市大安區和平東路二段 10
6號3樓

聯絡人：科政中心 陳彥君

電話：02-27377679

Email：ycchen@stpi.narl.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國107年8月10日

發文字號：國研授政創字第1070801859號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「台灣—史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」107年第二
梯次招生簡章乙份如附件，敬請惠予公告周知並鼓勵貴單位人員踴
躍參加，請 查照。

說明：

一、計畫簡介：為培育台灣醫療器材的跨領域人才，財團法人國家實驗
研究院科技政策研究與資訊中心承辦執行「台灣-史丹福醫療器材產
品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical
Fellowship Program；以下簡稱STB)。希望透過與美國史丹福大學
合作，甄選出工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，
至史丹福大學參與醫療器材產品設計與商品化運用訓練。史丹福大
學所提供的培訓模式，包含工程設計、臨床實務運用、創新醫材專
利佈局訓練及詳細的實務討論訓練，並非一般的教學課程或博士後
研究。學員將可經由臨床觀察、專案執行、產品專利佈局及法規認
證等實務訓練、與產業界互動之過程，由不同領域之專業角度，瞭

總收文 107/08/10



解臨床醫療運用上的創新價值，進而產生創意改良設計，尋求創業機會。

二、一律採網路線上填寫申請表(網址：<http://apply.stb.org.tw/stb/>)。網路報名登錄截止時間：107年10月1日(一)12:00止，逾期上傳者，不予受理報名。

三、本計畫網站：<http://www.stb.org.tw>，聯絡電子郵件：stb@stpi.narl.org.tw。

正本：科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會、萊錫醫療器材股份有限公司、衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化??品組、行政院國家科學技術發展基金管理會、財團法人資訊工業策進會、財團法人自強工業科學基金會、新北市骨節整復職業工會、社團法人中華民國工業協進會、公私立大專校院、財團法人工業技術研究院中台灣產業創新研發專區

副本：

院長 王永和 授權單位主管決行

107/08/10
15:24:47
電子印章

機關影像檔